

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

### 关于公开发行 A 股可转换公司债券方案调整原因的补充说明公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日披露了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-12-065）、《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-12-066），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。现对本次公司公开发行A股可转换债券方案调整原因予以补充说明，具体内容如下：

公司于 2019 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目（以下简称“广州兴森集成电路封装基板项目”）	36,227.44	30,750.00
2	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目（以下简称“广州兴森刚性电路板项目”）	50,443.80	29,250.00
合计		86,671.24	60,000.00

此次募投项目之一广州兴森集成电路封装基板项目计划募资 30,750 万元。截至

2019年11月30日，根据项目实际投资进度和付款进度，设备采购合同剩余未支付金额10,059.9万元，公司自有资金可满足项目建设所需的资金需求，故无需再通过发行可转换公司债券募集资金。

根据上述情况，公司于2019年12月20日发出召开第五届董事会第十三次会议通知，审议关于公司公开发行A股可转换公司债券调整募投项目及相应募集资金事宜。调整后：本次公开发行可转换公司债券募投项目不再包含广州兴森集成电路封装基板项目，仅剩余广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目，募集资金总额不超过29,250.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目	50,443.80	29,250.00
	合计	50,443.80	29,250.00

除补充上述内容外，公司披露的《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-12-065）、《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-12-066）其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019年12月23日